

平成 24 年 8 月 31 日

DL-4221

販売特約店 各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 特約店戦略部

部長 板垣 智之



組込みプロセッシング一部製品の品質に関するお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄の段、お慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

早速ですが、現在貴社にご購入いただいております弊社（以下 TI）の組込みプロセッシング製品について、TI の品質基準を満たさないことが判明いたしましたので取り急ぎご報告申し上げます。これらの製品は、デジタル入出力バッファが早期に劣化し、その結果製品の不具合を引き起こす可能性がございます。

今後 TI 担当者が、どの程度お客様のアプリケーションに影響が発生するのかについてのリスク・アセスメントへご協力いたしますとともに、問題解決に必要となる詳細な情報をご提供して参ります。

なお今回のお知らせは、あくまでも今回の事案をお知らせするためのものであって、テキサス・インスツルメンツの半導体集積回路製品販売用標準契約約款を含む、あらゆる契約条件において提供された保証について拡大または変更するものではありません。

本件によりまして多大なご不便をお掛けしますことを深くお詫び致します。TI は貴社と緊密に協力し、早急なる問題解決を図って参りたいと考えますのでご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

- 記 -

対象製品群

1. TMS320C6747/5/3 DSPs
2. OMAP-L137 DSP + ARM9™ processors
3. DA83x/82x/81x/80x devices
4. Sitara™ AM17x ARM9™

以上